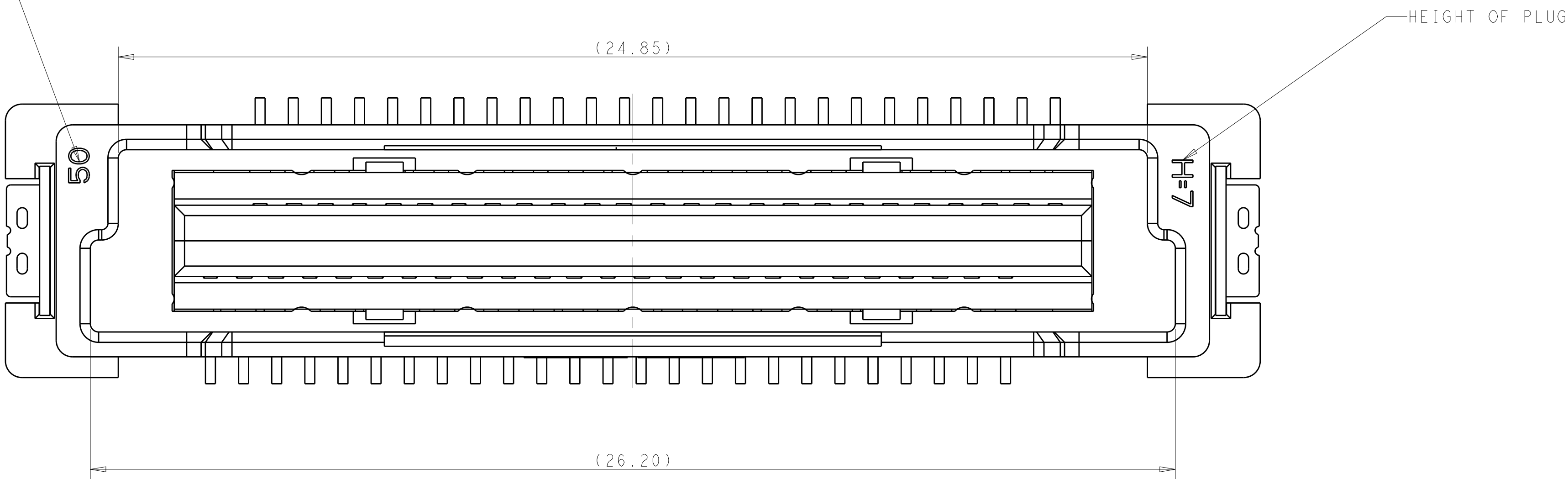
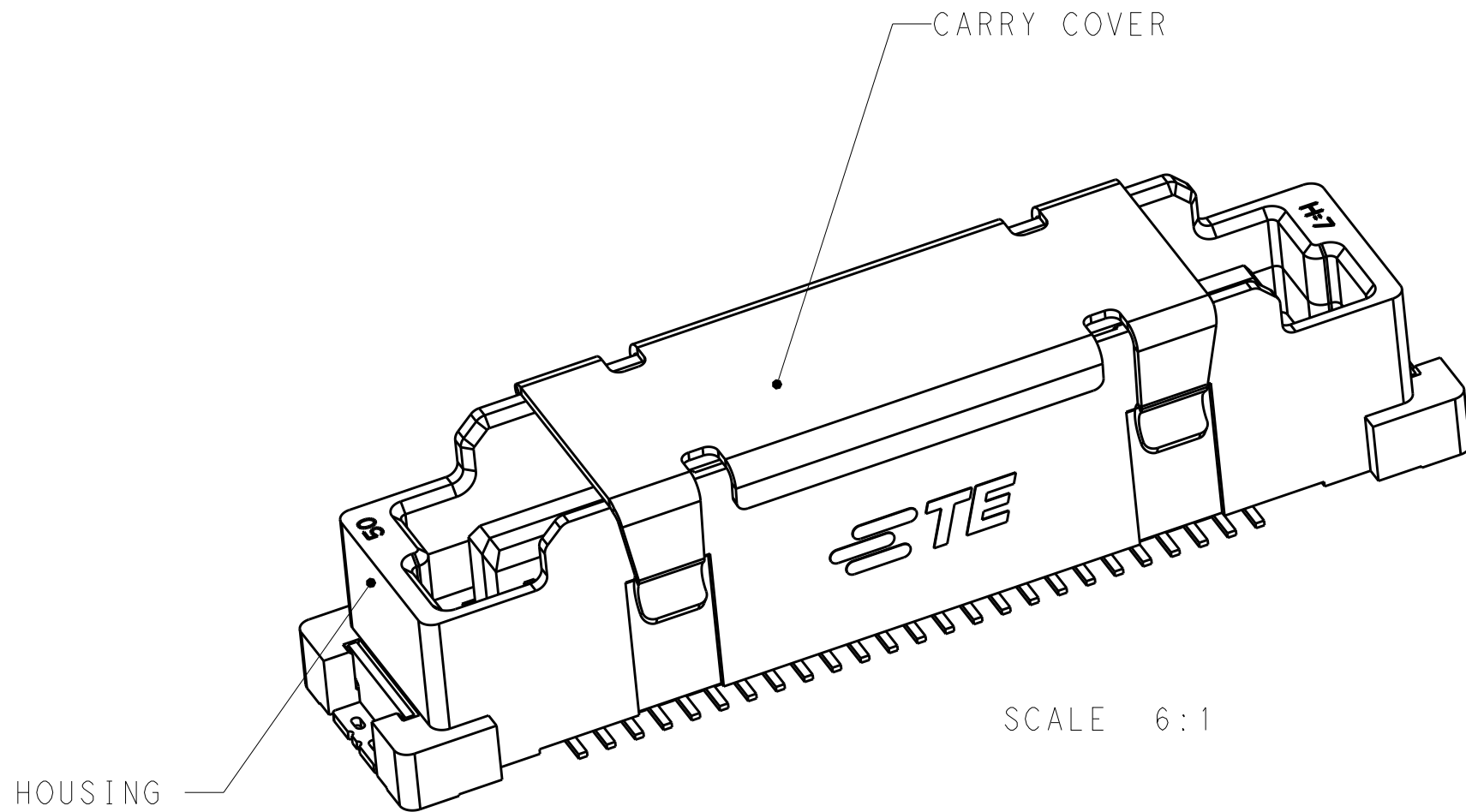
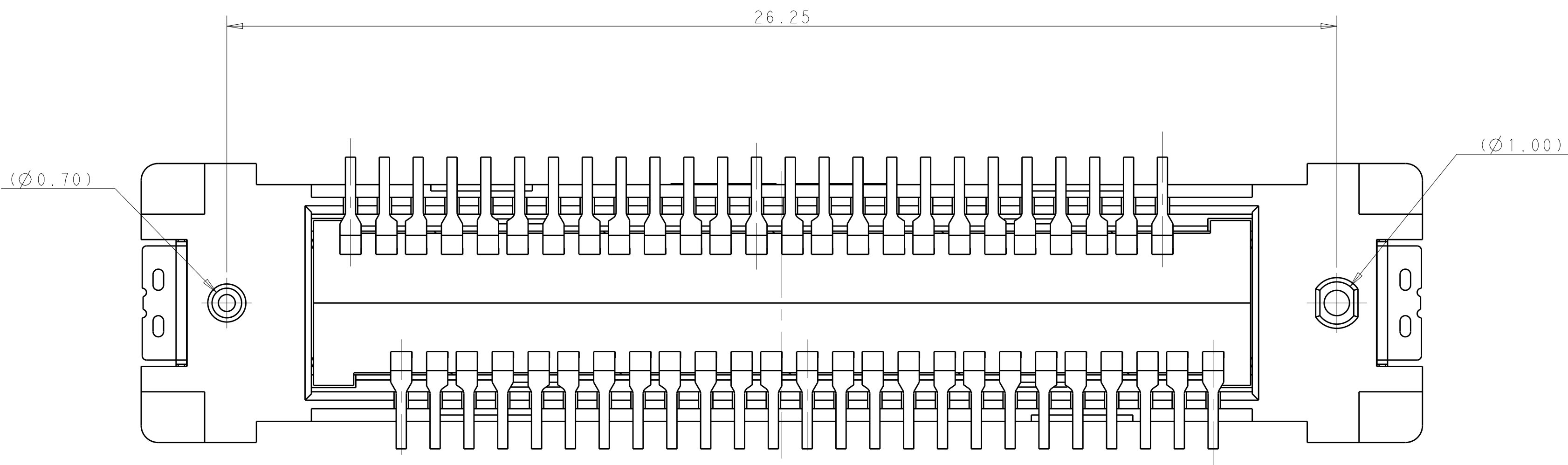
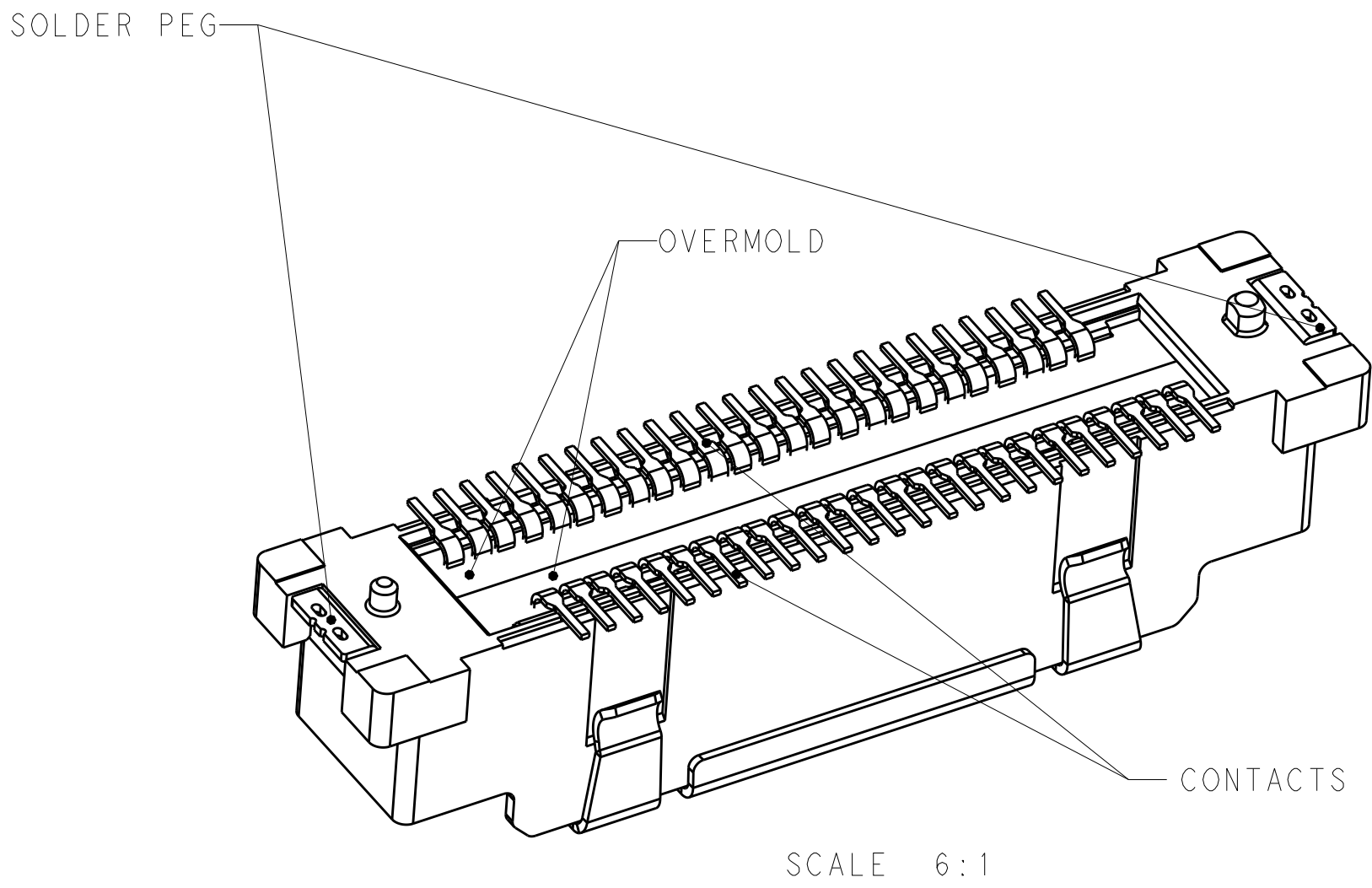
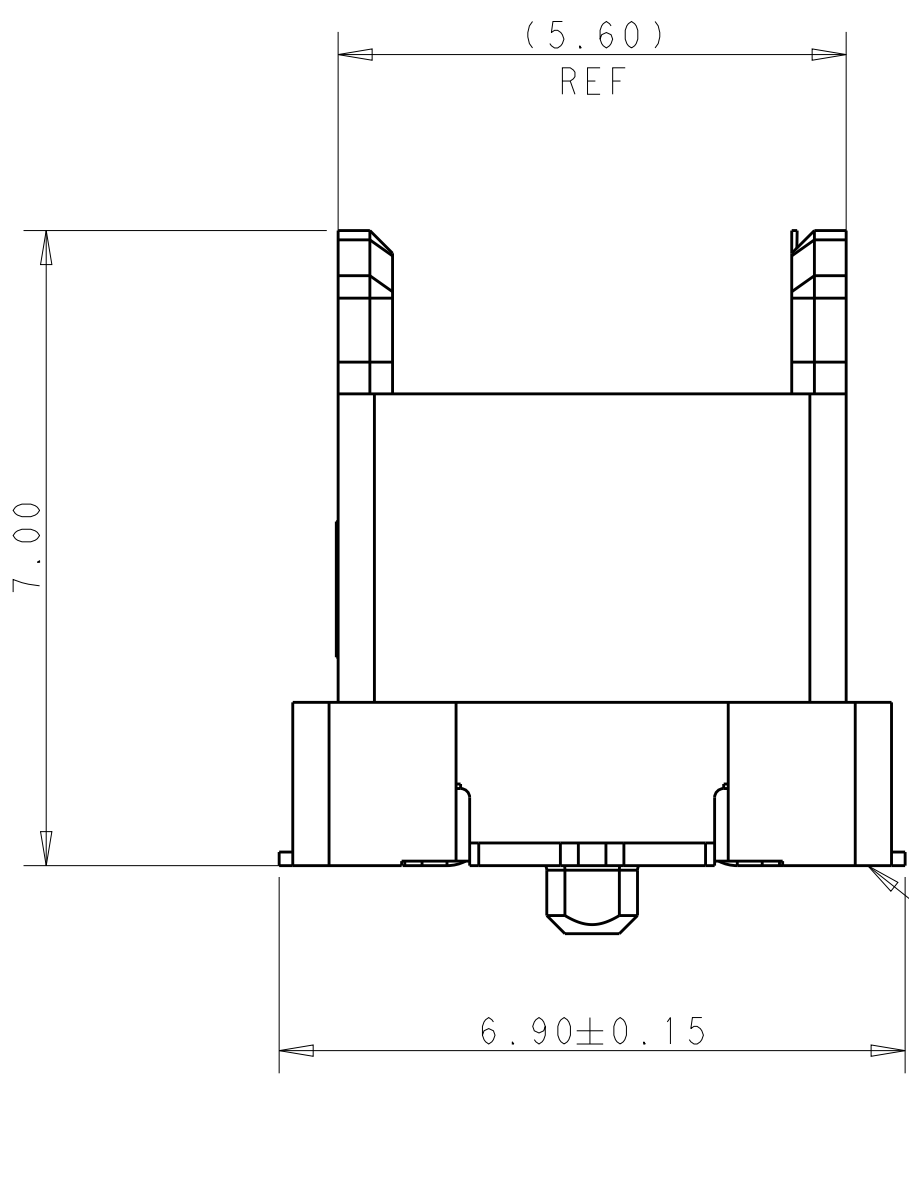
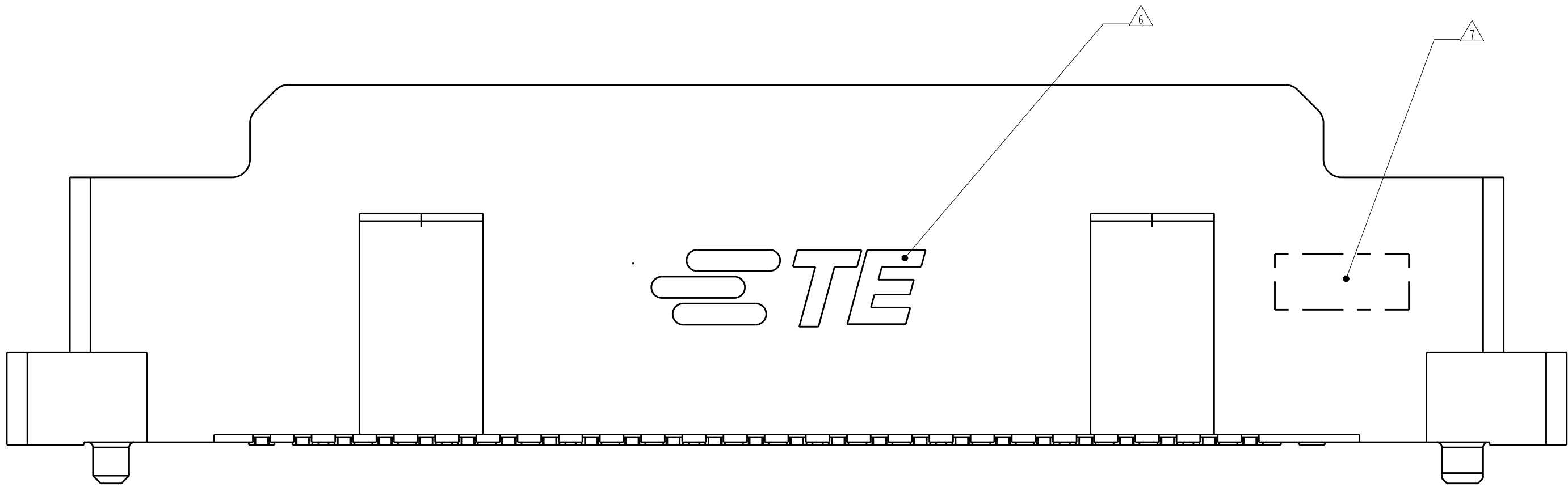


REVISIONS				
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN APVD
2		SEE SHEET 2	22MAY2017	SS
3		ADD SOLDER PEG	27SEP2017	SS HL
4		UPDATED PCB TRACES	12DEC2017	SS -
5		ADD PACKAGE DRAWING IN SHEET3	16MAY2018	SS

No. OF CIRCUIT



- 1 MATERIAL:
HOUSING AND CONTACT OVERMOLD: LCP, BLACK.
CARRY COVER: STAINLESS STEEL.
CONTACTS: COPPER ALLOY.
- 2 FINISH:
UNDERPLATE: 1.27um MIN. NICKEL ALL OVER.
ENGAGEMENT AREA: 0.76um MIN. GOLD.
SOLDERING AREA: 2.54um MIN. MATTE TIN
- 3 DATUM AND BASIC DIMENSION ESTABLISHED BY CUSTOMER.
4. DESIGNED FOR A 1.00 MIN THICK PC BOARD.
- 5 RECOMMENDED COMPONENT KEEP OUT AREA.
- 6 TE CONNECTIVITY LOGO MARKED IN APPROXIMATE AREA SHOWN.
- 7 PART NUMBER AND DATE CODE MARKED IN APPROXIMATE AREA SHOWN.
8. PACKAGE IN TAPE & REEL.



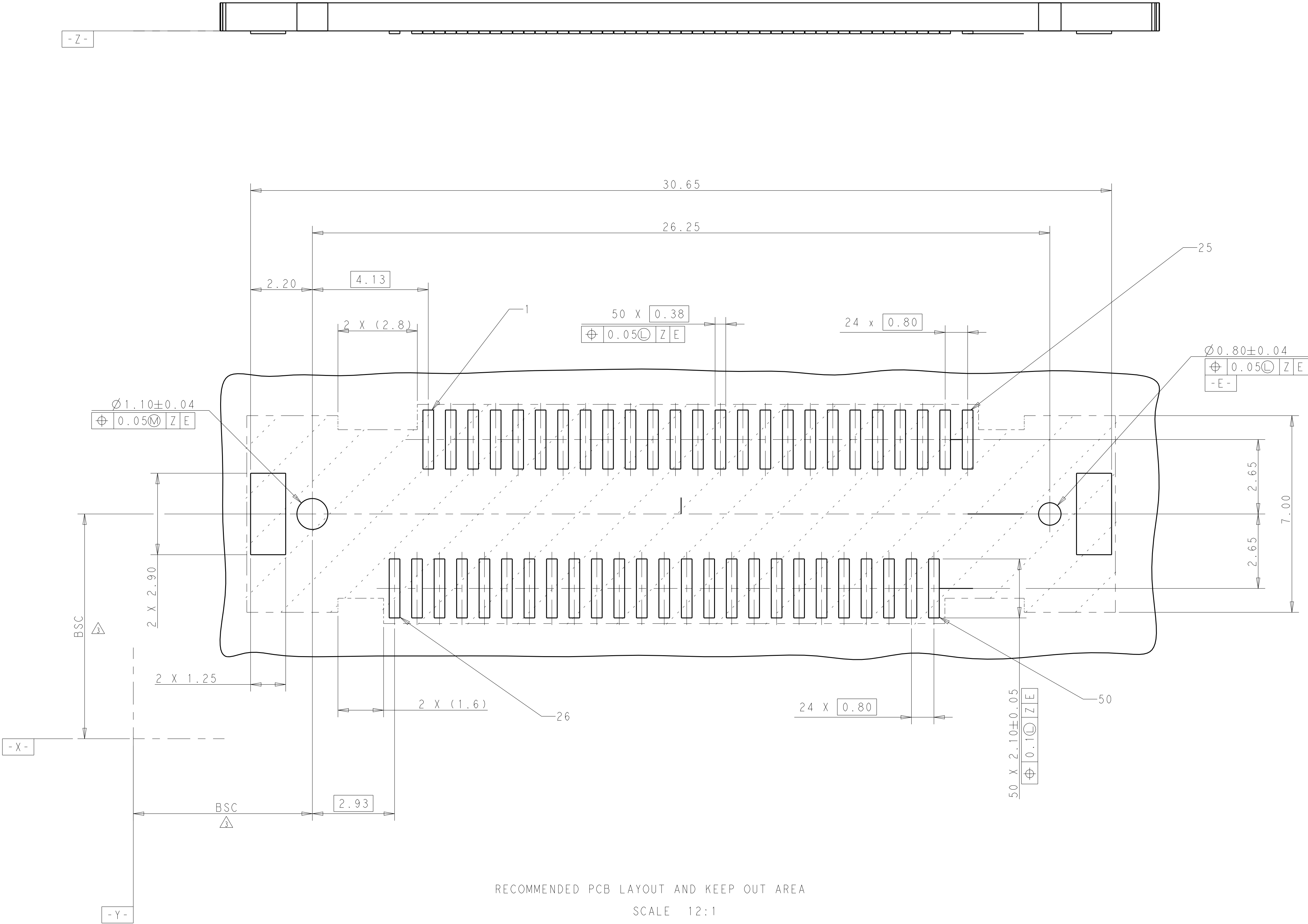
PRELIMINARY PART
NOT RELEASED FOR PRODUCTION

THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED
VALIDATION TESTING

THIS DRAWING IS A CONTROLLED DOCUMENT.		DWN	Stone_Su	21MAY2017	TE Connectivity		
		CHK	-	-			
DIMENSIONS:		APVD	-	-	NAME		
mm							
		TOLERANCES UNLESS OTHERWISE SPECIFIED:		PRODUCT SPEC		PLUG CONNECTOR ASSEMBLY 0.8 FH+, B-T-B CONNECTOR 50 PINS	
		0 PLC ±0.2		108-115138			
		2 PLC ±0.15		APPLICATION SPEC			
		3 PLC ±0.05		501-115152			
MATERIAL		FINISH		WEIGHT		RESTRICTED TO	
1		2		CUSTOMER DRAWING			
				SCALE 12:1		SHEET 1 OF 3	
				REV 5			

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

PIN #	DESCRIPTION	PIN3	DESCRIPTION
1	GROUND	26	GROUND
2	SIGNAL	27	SIGNAL
3	SIGNAL	28	SIGNAL
4	GROUND	29	GROUND
5	SIGNAL	30	SIGNAL
6	SIGNAL	31	SIGNAL
7	GROUND	32	GROUND
8	SIGNAL	33	SIGNAL
9	SIGNAL	34	SIGNAL
10	GROUND	35	GROUND
11	SIGNAL	36	SIGNAL
12	SIGNAL	37	SIGNAL
13	GROUND	38	GROUND
14	SIGNAL	39	SIGNAL
15	SIGNAL	40	SIGNAL
16	GROUND	41	GROUND
17	SIGNAL	42	SIGNAL
18	SIGNAL	43	SIGNAL
19	GROUND	44	GROUND
20	SIGNAL	45	SIGNAL
21	SIGNAL	46	SIGNAL
22	GROUND	47	GROUND
23	SIGNAL	48	SIGNAL
24	SIGNAL	49	SIGNAL
25	GROUND	50	GROUND



NOTE:

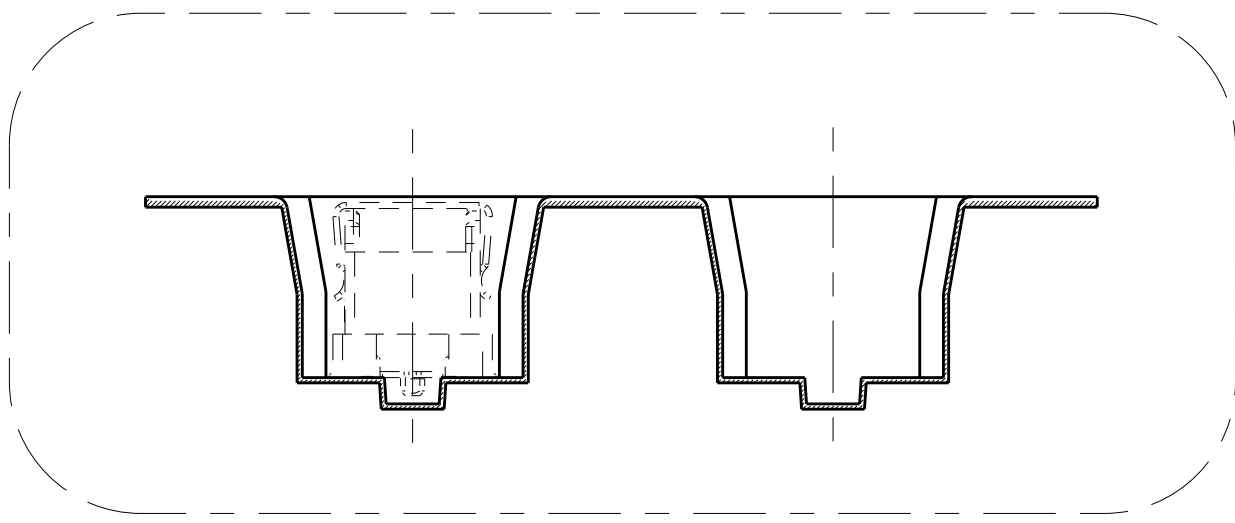
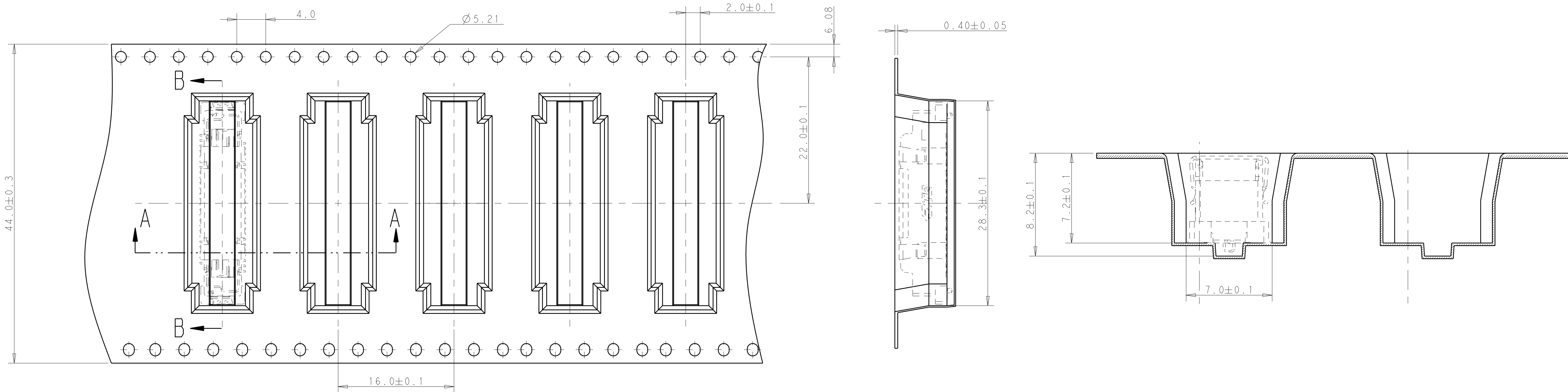
9. STENCIL THICKNESS: 0.10MM MIN.

PRELIMINARY PART
NOT RELEASED FOR PRODUCTION

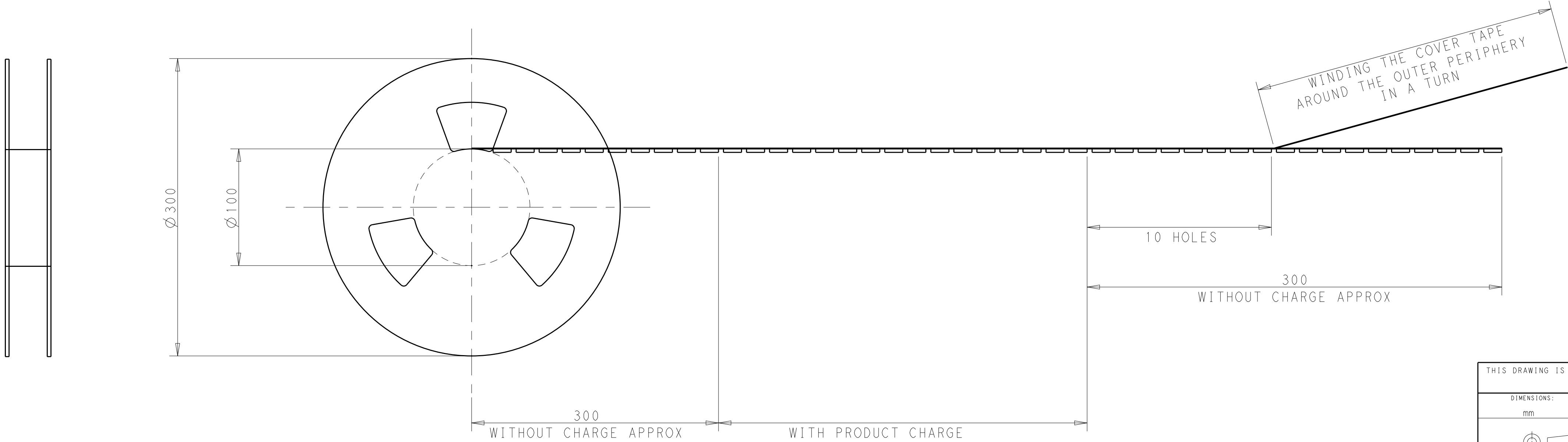
THIS PRODUCT HAS NOT COMPLETED
VALIDATION TESTING

REVISIONS					
P	LTR	DESCRIPTION	DATE	DWN	APVD
-	-	SEE SHEET 1	-	-	-

USER DIRECTION OF UNREELING →



A - A



NOTE:
10. 560 PCS /REEL

Данный компонент на территории Российской Федерации

Вы можете приобрести в компании MosChip.

Для оперативного оформления запроса Вам необходимо перейти по данной ссылке:

<http://moschip.ru/get-element>

Вы можете разместить у нас заказ для любого Вашего проекта, будь то серийное производство или разработка единичного прибора.

В нашем ассортименте представлены ведущие мировые производители активных и пассивных электронных компонентов.

Нашей специализацией является поставка электронной компонентной базы двойного назначения, продукции таких производителей как XILINX, Intel (ex.ALTERA), Vicor, Microchip, Texas Instruments, Analog Devices, Mini-Circuits, Amphenol, Glenair.

Сотрудничество с глобальными дистрибьюторами электронных компонентов, предоставляет возможность заказывать и получать с международных складов практически любой перечень компонентов в оптимальные для Вас сроки.

На всех этапах разработки и производства наши партнеры могут получить квалифицированную поддержку опытных инженеров.

Система менеджмента качества компании отвечает требованиям в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001, ГОСТ РВ 0015-002 и ЭС РД 009

Офис по работе с юридическими лицами:

105318, г.Москва, ул.Щербаковская д.3, офис 1107, 1118, ДЦ «Щербаковский»

Телефон: +7 495 668-12-70 (многоканальный)

Факс: +7 495 668-12-70 (доб.304)

E-mail: info@moschip.ru

Skype отдела продаж:

moschip.ru

moschip.ru_4

moschip.ru_6

moschip.ru_9